1

明 細 書

超解像画素電極の配置構造及び信号処理方法

技術分野

5 高エネルギーX線・ガンマ線の検出のために用いる半導体検出器に関する。

背景技術

10

15

20

高エネルギー X 線・ガンマ線は透過力が高いので、その吸収能力の高い原子量の大きい物質で出来た検出器を用いる。例えば、CdTe, CdZnTe, HgIz, PbIz, TIBr などである。これらの材料で出来た検出素子を、リニアー状、または2次元に配置して、それぞれの素子に付いている電極より電流を読み出す。読み出した電流を前置増幅しそれを信号処理を行って、2次元に配置された画像信号として構成される。

通常は、リニヤーセンサーの場合、各素子は一列に並べられ、信号は平行等間隔の配線で前置増幅器に導かれる。リニヤーセンサーにおいて解像度を上げるために、センサー部をずらして配置することが特開平5-236210号公報において提案されている。

半導体検出器の場合、前置増幅器とセンサーとの間の静電容量は読み取り信号に大きく影響を与えるが、可視光線のセンサーの場合は信号電流量が大きくとれるので、影響は少なく、後段の信号処理において調整されることも出来る。

発明の開示

高エネルギー X 線・ガンマ線の検出のために用いる半導体検出器として、化合物半導体の CdTe, CdZnTe, TlBr, HgIz が画像検出器として用いられる場合、単25 結晶のそれらの材料小片を素子として、リニヤー状、または2次元状に配置して、

2

それぞれの電極からの電流を増幅器に導き増幅し、必要な信号レベルにして信号 処理を行う。このとき、素子から増幅器までの配線にかかわる技術である。

これらの素子をリニヤー状、または2次元状に並べるとき、空間解像度は素子の単位面積あたりの数で決まってくる。したがって、解像度を高くするためには、 各素子を高密度に配置しなければならないが、ボンディングなど配置技術上の制 約により、限界がある。

5

10

15

20

25

この解決方法として、素子を千鳥配置として、素子間隔を保ちながらまばらに 配置する。このように、まばらな配置とするときに、素子の欠けたところの信号 は、時間的に空間的に別の素子の信号をもって補い、それを総合するときに高解 像度とする技術を超解像画素構成と呼ぶ。シリコンなどを用いた可視光線の領域 で用いるものでは、増幅部分はセンサーと積層構造とすることも出来ることと、 微細加工技術も十分微細化が出来るので、配線上の問題はあまり生じない。

図1は、リニヤー状のセンサー部1から増幅部5への接続を示すものである。 図1-aはセンサー部1と増幅部5が一体となったセンサーでセンサー部1と増幅部5が平面状に形成されたものであり、図1-bはセンサー部1と増幅部5が 積層二階建て構造となってセンサーからの信号が直接増幅部分に接続されたものである。

しかしながら、高エネルギー X 線・ガンマ線の検出器の場合、高エネルギーの 入射 X 線・ガンマ線が増幅器に入射すると集積増幅器を損傷するので、素子部分 と増幅部分とを空間的に隔離して、増幅部分は放射線からシールド保護しなければならない。このために、素子と増幅器を配線により結合することとなる。

この場合には、前置増幅器とセンサーとの間の配線による静電容量が大きくなり、読み取り信号に大きく影響を与えることになる。

ここで、静電容量の絶対値よりも、各センサーにおける相対値に着目し、各センサーにおける静電容量を等しくすることを目的とする。これは、静電容量の大

小により信号電圧に変動が現れるために、後段での信号処理が困難となるからで ある。

このためには、センサ部を千鳥配置とするとき、増幅器までの配線による静電 容量を各素子についてまったく同じとなるように電極の形状は同じとする。

5 また、増幅器に配線が絞り込まれるとき配線の長さの違いによる容量の違いを、 配線の幅の調整によって行う。

この発明によれば、千鳥配置など超解像画素電極配置を採用する際に、静電容量の差による感度差を軽減することができるから、有用である。

10 図面の簡単な説明

第1図は、従来のセンサーを示す図である。

第2図は、千鳥配置と画素ずらせ配置を示す図である。

第3図は、素子のマウント基盤を同一パターンとし静電容量を均一にした例を 示す図である。

15 第4図は、素子のマウント基盤の面積を変化させた例を示す図である。

第5図は、千鳥の2列の素子列を向かい合わせに4分の1ピッチずらせて配置 した例を示す図である。

第6図は、フレキシブル配線を用いる2次元ピンからの引き出し線の配置を示す図である。

20 第7図は、一層配線基盤における接続ピンからの引き出し線の配置を示す図である。

第8図は、多層配線基盤の各段における配線部の引き出し線の配置を示す図である。

第9図は、多層基盤におけるセンサー側面から見た配線引き出し構造(1)を 25 示す図である。 第10図は、多層基盤におけるセンサー側面から見た配線引き出し構造 (2) を示す図である。

第11図は、センサー上面から見たシールド領域を示す図である。

5 発明を実施するための最良の形態

図2に示すようにセンサー感光部の配置を千鳥配置(図2-a)、画素ずらせ配置(図2-b)などとして、高解像度を狙ったものが従来からあるが、可視光線の場合が想定されており、特に静電容量の均一化、信号読み取りにおける配線の特別工夫は考えられていない。

10 以下に、各センサーにおける静電容量を等しくする構成を示す。

「実施例1]

15

20

図3にセンサーを載置する基板上の電極部3のパターンを示す。図3-aは従来パターンであり、電極部3の長さが異なるために静電容量が均一ではない。本発明による図3-bの改良パターンは静電容量を均一化するために、千鳥配置の場合であっても電極部3は偶数番であっても奇数番であっても同じようにパターン化される。すなわち、配線の長さの違いにより静電容量が異なり、このため同一の電荷から発生する電圧が異なることとなり出力変動が生ずるため、電極構造は同じとされて、素子がマウントされた部分はセンサー部1として配置され、素子がマウントされなかった部分はダミー部2として電極部3がそのまま残される。マウントされた素子は千鳥状に配置されることとなる。

この変形として、図3-cに示すようにダミー部2をセンサー部1より小さな面積とする、すなわち電極部3の引き出し線と同じ幅にすることも考えられる。 この場合には、センサーの密度を高めることができる。

ガンマ線の検出のために CdTe 結晶の画像検出センサーについて述べる。CdTe 25 は機械的衝撃に対して弱く、素子の特性を劣化させないようにボンディングする

のは細心の注意を要する。画像検出のために多数の素子を密接して配置するには 作製上困難を伴う。千鳥配置にする場合、素子間隔を取ることが出来、作製上極 めて大きな利点がある。このとき、2列の千鳥配置をA列とB列とする。隣り合 う電極は静電容量が同じとなるように、形状を同じとして、かつ、増幅器までの 接続配線の静電容量を合わせるように、配線の幅を調節し中央と両端との静電容 量の差をなくす。また、配線はその直下に適当な間隔を保ち、アース電極により シールドされ、配線はストリップラインとして増幅器に結合される。増幅器の部 分は放射線の照射から保護されるように、鉛などの金属シールドによってカバー される。このカバーの厚さはエネルギーの大きさによって決められる必要がある が1mmから1cm程度の厚さのものである。素子の共通電極側は適切な導電材 で接地電位に接続する。センサー上面から見たシールド領域を図11に示す。

これまで、静電容量を均一化するために、電極部3の形状を同一にすること、 配線部の長さに応じて幅を調節すること、を提案した。しかしながら、静電容量 の均一化には他の構成も考えられる。

図4に示すのは、電極部3の面積を変化させることにより静電容量の均一化を 図るものである。図4に示す電極部3は、素子列の中央から両端に向けて電極線 幅を減少させ、増幅器の入力につながる電極部3と配線部4の合成容量が同じと なるように、調整されている。千鳥配置のそれぞれにおいて素子のマウント位置 は千鳥になっているが増幅器からみて、静電容量はまったく同じである。

[実施例2]

5

10

15

20

25

さらに、高解像度にするために千鳥配置の基盤を向かい合わせに配置し、画素 数を倍増させる例を図5に示す。

図5は千鳥の2列の素子列を向かい合わせて配置し4分の1ピッチずらせて配置している例である。互いの2列の千鳥の素子を合わせると4素子で空間的に1ピッチを構成する。このように構成すると信号読み出しにおいて、向かい合わせ

の基盤に対し交互に読み出しを行うので、隣接する素子からの漏洩信号が減衰してから隣接素子の読み出しを行えるので、互いに隣接する素子の信号の影響を避けることが出来る。

千鳥配置の1ブロックと同じものを、向かい合わせに配置して、配置の位置を 4分の1ピッチだけずらせた配置とすると簡単に画素ずらせ配置が構成できる。

5

10

15

20

25

また、向かい合わせの素子列に対する増幅器を隔離して設置することにより、 同時に高エネルギー線が両増幅器に入射することなく、一時障害を受けなかった 増幅器の信号で障害を受けた信号を補完することにより、高エネルギー放射線妨 害を修復することが出来る。

このときの千鳥配置の2列をC列とD列とする。向かい合わせに配置するため に位置決め用の凹凸11を設けておくと位置合わせに有用である。

X 線またはガンマ線照射の空間的分布を検出するために、対象物が移動するとき、B列、A列、C列、D列の順番に放射線照射が移動するものとする。A列信号はメモリーの1 a, 5 a, 9 a, ……番地に、B列信号は3 b, 7 b, 1 1 b, … …番地に、C列信号は4 c, 8 c, 1 2 c, ……番地に、D列信号は2 d, 6 d, 1 0 d, ……番地に記録される。対象物の移動時間単位を素子の配置の空間の移動単位と合わせて考えれば、B列信号を3単位遅らせ、A列信号を2単位、C列信号を1単位遅らせてD列信号の時間と合成して出力信号とすれば、1, 2, 3, 4, 5, 6, ……の合成信号が得られる。

このとき、素子からの信号の読み取りのタイミングと位相に関して、本発明は 隣り合う素子からの影響を避けることと、均一な信号の得られるように、配線静 電容量を合わせるように工夫される。

2列の千鳥配置のブロックを向かい合わせて配置することにより4列の千鳥配置となる。そして向かい合わせのブロックを四分の1ピッチずらせて配置することにより、この4列の各素子互いに4分の1ピッチずつずれた配置となる。千鳥

7

配置の列をA列B列でひとつのブロックの千鳥配置が出来ているとき、A列とB列は2分の1ピッチずれた配置となっている。このブロックを向かい合わせの配置としてA列に対して4分の1ピッチずらせた配置としたものをC列D列とするとA列に対してD列は4分の1ピッチずれたものとなり、D列とB列は4分の1ピッチずれ、B列とC列はやはり4分の1ピッチずれたものとなる。このように、各素子は互いの列間において4分の1ピッチずれた配置を形成することが出来る。

各素子からの信号の読み出しにおいて、読み出しの順番をA列D列B列C列の順番に読み出すことにより、隣接する配線の読み出しの時間間隔を挿入することが出来、隣接する電極からの信号の妨害を防ぐことが出来る。すなわち、A, D, B, Cを互いに4分の1周期の位相差を持たせて読み出しを行うならば、AとB、CとDとは互いに影響を避けるような信号読み出しをすることが出来る。AとB列、及びCとD列の読み出した信号は向かい合わせの増幅器によって増幅され、信号処理されるが空間的に離れている。このことはまた、散乱放射線などによる致命的な影響を受けにくい構造となることと、もし影響を受けた場合にも信号の修復が容易である。これらのことは、放射線検出器特有のことであって、通常の可視光線の検出器においては、考慮する必要のないことである。

放射線検出器の特殊性として、高エネルギーの放射線が増幅器に入射すると増幅器が損傷するためにセンサー部分と隔離して配置しなければならないことと、 散乱放射線による影響を避けるために、空間的に離れた位置に増幅器が一対となって配置されていることは画像信号の修復を行う場合に極めて大きな利点がある。

[実施例3]

5

10

15

20

25

センサーの電極部から増幅部への配線部については、ここまで1次元センサー すなわちリニヤー状のラインセンサーにおけるものを述べてきた。しかし、昨今 は2次元センサーに大きな需要がある。そこで、2次元センサーにおける増幅部 への接続についても提案するものである。 図6においては2次元センサー9から引き出された電極部はセンサー下面に2次元に配置されている。この2次元をフレキシブル配線10により1列ごとに増幅部5に接続する。2次元端子をS(m, n)とすると、S(1, j)(ここで $j=1\cdots n$ までの整数)を1つのフレキシブル配線10に接続し、m個のフレキシブル配線10を用いるものとする。図6では、増幅部5手前の端子からS(1, 1), S(1, 2) …S(2, 1), S(2, 2) …と接続されているが、他に手前からS(1, 1), S(2, 1), S(3, 1) …S(1, 2), S(2, 2). S(3, 2) …と接続することも考えられる。

図7に示す引き出し線の配置はプリント基板においては一般的である。この場合にも静電容量を均一化する構造が採用できる。

多層基盤において、各段の配線を図8に示すように配置し、この各段の基盤を図9に示すように重ね合わせて、センサー部1からの配線を垂直方向に貫き接続する。これらの配線においても、静電容量を均一にするための先に述べた構造が採用できる。

15 また、図10に示すように1万至4段目のパターンを図8とは逆に配置することも可能である。

産業上の利用可能性

10

配線の静電容量を均一にすることにより、センサーの感度むらが減少し、後段 での信号処理が簡単になる。また、同一のセンサー基盤を対向配置にすることに より、素子数を簡単に倍増できるとともに、信号取り出しの順序を対向基盤 の各 々から交互に取り出すことにより、隣接する配線による漏洩信号の影響が少なく なり、画像の鮮明化が図れる。

5

20

請求の範囲

- センサー素子の寸法により決まる解像度以上の解像度を得るために複数の センサー部を千鳥状などにずらせて配置した高エネルギー X 線、ガンマ線の検出 装置において、複数のセンサー部と、該センサー部が載置される複数の電極部と、 増幅部と、前記電極部と前記増幅部とを接続する複数の配線部とからなり、各電 極部と各配線部による合成静電容量を各センサー間で一致 させるために、前記セ ンサー部が載置される前記電極部及び前記配線部のパターンの面積を各センサー 間で概ね一致させてなる超解像画素電極の配置構造。
- 2. センサー素子の寸法により決まる解像度以上の解像度を得るために複数の 10 センサー部を千鳥状などにずらせて配置した高エネルギー X 線、ガンマ線の検出 装置において、複数のセンサー部と、該センサー部が載置される複数の電極部と、 増幅部と、前記電極部と前記増幅部とを接続する複数の配線部とからなり、セン サー部を載置する電極部にセンサー部が載置されないダミー部を設け、各電極部 のパターンを同一形状として、各電極部における静電容量を等しくしてなる超解 15 像画素電極の配置構造。
 - センサー素子の寸法により決まる解像度以上の解像度を得るために複数の 3. センサー部を千鳥状などにずらせて配置した高エネルギー X 線、ガンマ線の検出 装置において、複数のセンサー部と、該センサー部が載置される複数の電極部と、 増幅部と、前記電極部と前記増幅部とを接続する複数の配線部とからなり、セン サー部を載置する電極部にセンサー部が載置されないダミー部を設け、各電極部 のパターンを同一面積として、各電極部における静電容量を等しくしてなる超解 像画素電極の配置構造。
- 複数のセンサー部を配置した高エネルギー X線、ガンマ線の検出装置にお 4. いて、複数のセンサー部と、該センサー部が載置される複数の電極部と、増幅部 25

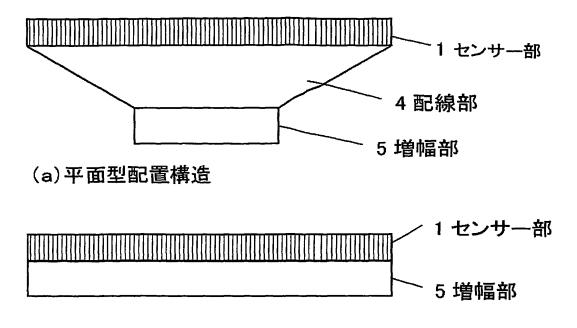
- と、前記電極部と前記増幅部とを接続する複数の配線部とからなり、各電極部と これに接続される各配線部による合成静電容量を各センサー間で一致させるため に、各電極部の面積を異ならせることにより、各配線部の長さの違いによる静電 容量差を打ち消すようにしてなる超解像画素電極の配置構造。
- 5 5. 複数のセンサー部を配置した高エネルギー X 線、ガンマ線の検出装置において、複数のセンサー部と、該センサー部が載置される複数の電極部と、増幅部と、前記電極部と前記増幅部とを接続する複数の配線部とからなり、各電極部とこれに接続される各配線部による合成静電容量を各センサー間で一致させるために、各配線部の幅を異ならせることにより各配線部の面積をほぼ等しくして、各配線部の長さの違いによる静電容量差を打ち消すようにしてなる超解像画素電極の配置構造。
 - 6. 前記複数のセンサー部と、前記複数の電極部と、前記複数の配線部と、前記増幅部とからなる検出装置を1ブロックとし、同様の検出装置1ブロックとを対向配置にしてセンサー部の画素数を倍増してなる請求の範囲第1項乃至第5項記載の超解像画素電極の配置構造。

15

20

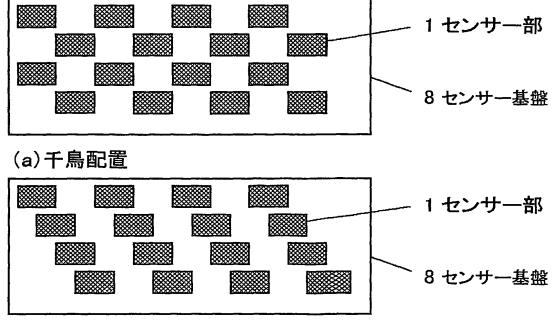
7. 前記複数のセンサー部からの信号抽出を、時系列において第1のブロックの第1センサー部の次には、対向ブロックの第1センサー部から行い、その次には第1のブロックの第2センサー部から行うようにして、順次これを最終センサー部まで繰り返し、隣接配線部からの漏洩信号の影響を軽減してなる請求の範囲第6項記載の超解像画素電極の配置構造における信号処理方法。

第1図



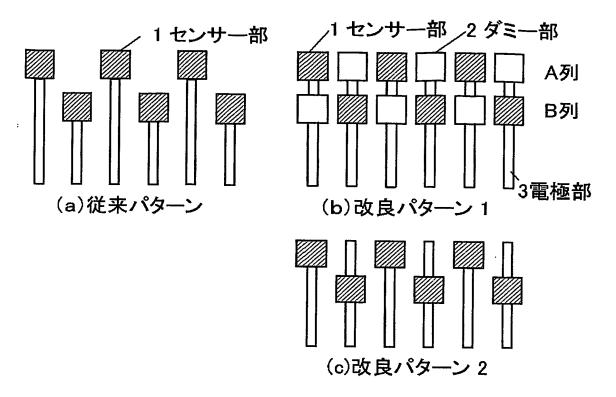
(b) 積層型二階建て構造

第2図

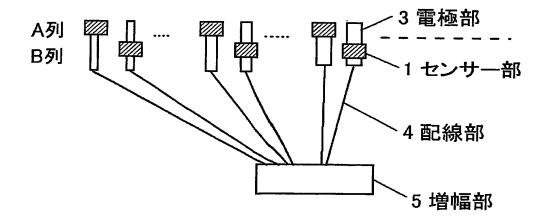


(b) 画素ずらせ配置

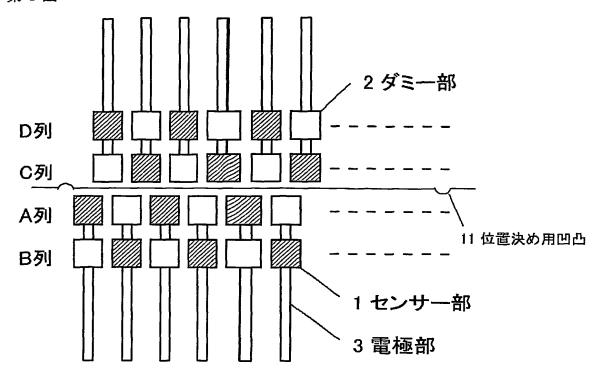
第3図



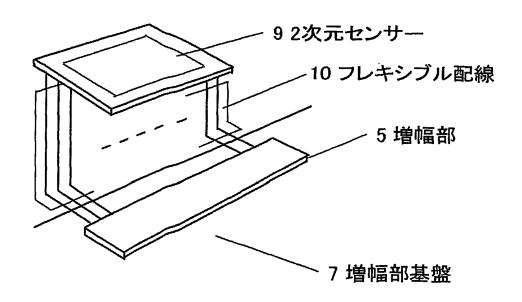
第4図



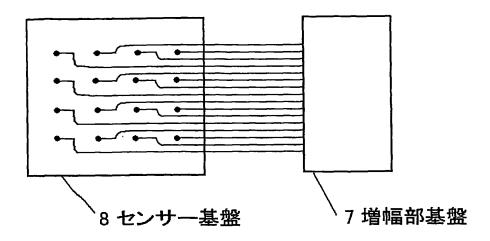
第5図



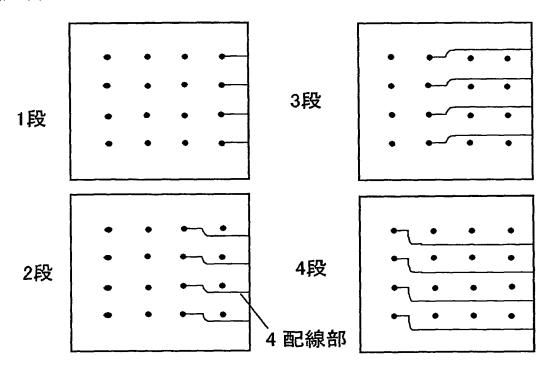
第6図



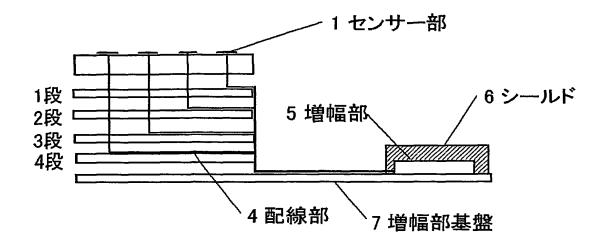
第7図



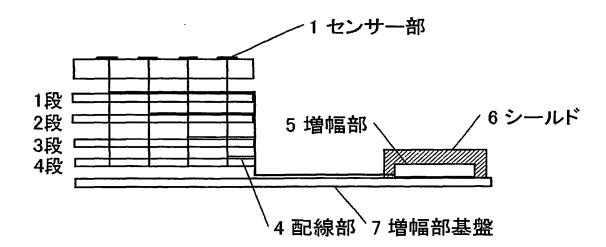
第8図



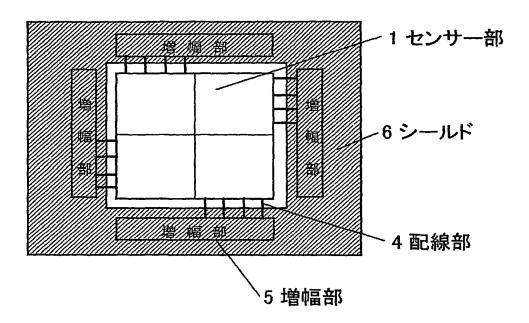
第9図



第10図



第11図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/015863

	CATION OF SUBJECT MATTER H01L27/14, H01L31/00, H01L31/	10, G01T1/00, G01T1/24	, H04N5/32				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS SE	ARCHED.						
Minimum docum	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L27/14, H01L31/00, H01L31/10, G01T1/00, G01T1/24, H04N5/32						
Documentation s	searched other than minimum documentation to the exter	nt that such documents are included in the	fields searched				
		tsuyo Shinan Toroku Koho roku Jitsuyo Shinan Koho	1996–2005 1994–2005				
Electronic data h	ase consulted during the international search (name of d	lata hase and where practicable search to	armo used)				
Licotome data b	ass consulted during the international scaron (name of d	and oaso and, where practicable, scaren to	anis uscu)				
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.				
A A	JP 2003-057350 A (Canon Inc.) 26 February, 2003 (26.02.03), Full text (Family: none)		4 1-3,5-7				
Y	JP 63-272071 A (Fuji Xerox Co	o Ltd.).	4				
A	09 November, 1988 (09.11.88), Full text (Family: none)	.,,	1-3,5-7				
Y A	JP 61-039573 A (Fuji Xerox Co 25 February, 1986 (25.02.86), Full text (Family: none)	o., Ltd.),	4 1-3,5-7				
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
"A" document d	* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or prior date and not in conflict with the application but cited to understand to be of particular relevance "T" later document published after the international filing date or prior date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention						
1	earlier application or patent but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention		lered to involve an inventive				
cited to esta	which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the o	laimed invention cannot be				
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		considered to involve an inventive a combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the	documents, such combination				
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family							
	al completion of the international search pary, 2005 (17.01.05)	Date of mailing of the international sear 01 February, 2005					
Name and mailir	ng address of the ISA/	Authorized officer					
Japanese Patent Office							
Facsimile No.		Telephone No.					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/015863

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim N
A	JP 05-236210 A (NEC Corp.), 10 September, 1993 (10.09.93), Full text (Family: none)	1-7
A	JP 2000-324406 A (Canon Inc.), 24 November, 2000 (24.11.00), Full text & US 2003/0020000 A1 & TW 476160 A	1-7
A	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 28801/1989(Laid-open No. 118952/1990) (Fuji Xerox Co., Ltd.), 25 September, 1990 (25.09.90), Full text (Family: none)	1-7
A	JP 2002-314060 A (Kaneka Corp.), 25 October, 2002 (25.10.02), Full text (Family: none)	1-7
Α	JP 07-161956 A (Fuji Xerox Co., Ltd.), 23 June, 1995 (23.06.95), Full text (Family: none)	1-7
A	JP 61-295656 A (Toshiba Corp.), 26 December, 1986 (26.12.86), Full text & EP 183525 A2 & KR 9003772 B & US 4679088 A	1-7
A	JP 61-055959 A (Fuji Xerox Co., Ltd.), 20 March, 1986 (20.03.86), Full text (Family: none)	1-7
A	JP 07-050743 A (Fuji Xerox Co., Ltd.), 21 February, 1995 (21.02.95), Full text (Family: none)	1-7

		<u></u>			
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01L27/14, H01L31/00, H01L31/10, G01T1/00, G01T1/24, H04N5/32					
	テった分野 ター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl	7 H01L27/14, H01L31/00, H01L31/10, G01T1/00), G01T1/24, H04N5/32			
			•		
			•		
El I WEI Washel to L	ti - Wastal - Pro-la) de la la mara A la la mara				
1	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
	其用新案公報 1922-1996年	•			
	公開実用新案公報 1971-2005年	*			
	其用新案登録公報 1996-2005年	*			
日本国3	登録実用新案公報 1994-2005年	F			
FIDN III 大一片	D1 上帝フィ トゥ ロ / ロ トゥ ロ ロ たが	attracts to the track			
国际調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
1			i.		
		·			
C. 関連する	ると認められる文献				
引用文献の			関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	レきけ その関連する笛頭の表示	請求の範囲の番号		
			のない。		
Y	JP 2003-057350 A(キヤノン株式会社	:)2003.02.26,全文	4		
A	(ファミリーなし)	•	1-3, 5-7		
i i					
Υ.	JP 63-272071 A(富士ゼロックス株式	·수차)1000 11 00 소··	4		
	F 7	云江/1988.11.09, 主义	4		
J A	(ファミリーなし)		1-3, 5-7		
		•			
Y	JP 61-039573 A(富士ゼロックス株式	会社) 1986. 02. 25. 全文	4		
l A	(ファミリーなし)		1-3, 5-7		
''		•	1-0, 0-7		
	·				
			<u> </u>		
X C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献の		の日の後に公表された文献			
「A」特に関連	重のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ	された文献であって		
もの		出願と矛盾するものではなく、多	発明の原理又は理論		
「E」国際出源	頭日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの			
	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、	当該文献のみで発明		
「L」優先権主	と 張に 疑義を 提起する 文献 又は他の 文献の 発行	の新規性又は進歩性がないと考え			
日若しく	くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1'以		
	里由を付す)	上の文献との、当業者にとって			
「O」口頭に。	よる開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる			
「P」国際出願	頭日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了		国際調査報告の発送日 01 2	2005		
	17.01.2005	01.2.			
					
	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4M 9353		
	国特許庁 (ISA/JP)	栗野 正明	<u> </u>		
郵便番号100-8915					
東京都 	部千代田区段が関三丁目 4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3462		

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 05-236210 A(日本電気株式会社)1993.09.10,全文 (ファミリーなし)	1-7
A	JP 2000-324406 A(キヤノン株式会社)2000.11.24,全文 &US 2003/0020000 A1&TW 476160 A	1-7
A	日本国実用新案登録出願1-28801号(日本国実用新案登録出願公開2-118952号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したマイクロフィルム(富士ゼロックス株式会社)1990.09.25,全文(ファミリーなし)	1-7
A	JP 2002-314060 A(鐘淵化学工業株式会社)2002.10.25,全文 (ファミリーなし)	1-7
A	JP 07-161956 A(富士ゼロックス株式会社)1995.06.23,全文 (ファミリーなし)	1-7
A .	JP 61-295656 A(株式会社東芝)1986.12.26,全文 &EP 183525 A2&KR 9003772 B&US 4679088 A	1-7
A	JP 61-055959 A(富士ゼロックス株式会社)1986.03.20,全文 (ファミリーなし)	1-7
A	JP 07-050743 A(富士ゼロックス株式会社)1995.02.21,全文 (ファミリーなし)	1-7
		·
·		
•		